



Acabados	HASL s/plomo HASL c/plomo ENIG Estaño químico Plata química OSP Oro electrolítico
Grosor placa	0,2 a 6,0 mm
Pista/entrepista mínimo	100/100 µm
Máximo grosor Cu internas	140 µm
Máximo grosor Cu externas	210 µm
Tamaño mínimo placa	10 x 10 mm
Tamaño máximo placa	530 x 630 mm (1 y 2 capas) 500x 600 mm (+2 capas) 500 x 1200 mm (aluminio)
Taladro mínimo nominal	0,15 mm CNC / 0,075 mm láser
Tolerancia taladro	+/- 0,05 mm no metalizado +/- 0,08 mm metalizado
Colores máscara	verde, blanco, azul, negro, amarillo, rojo, transparente
Puente de máscara mínimo	100 µm
Grosor máscara	10 a 25 µm
Colores esquema componentes	blanco, negro, amarillo, rojo
Tolerancia mecanizado contorno	+/- 0,1 mm
Ángulo v-cut	35°/45°/60°
V-cut residual	grosor placa >= 1,2 mm (1/3) grosor placa < 1,2 mm (0,5 mm)
Grosor pelable	20 a 40 µm
Alaveo	< 1%

